

**バリ取り・表面粗さ改善・平滑化・粗化 様々な金属に対しての付加価値をメイホーの技術で実現します**

〒144-0034 東京都大田区東糀谷6-3-1

TEL 03-3744-6761 FAX 03-3744-6763

MAIL dan@meiho.com

URL <http://www.meiho.com>

担当者 江原 弾

## 特長

めっきをはじめとして研磨加工・洗浄加工を主として表面処理を行っています。加工にはきってもきりはなせないバリ、バリ除去を大きなバリから小さなバリまで様々な処理技術を活用し実現していきます。

弊社では電解研磨・化学研磨・物理研磨(遠心バレル・振動バレル・流動バレル・磁気バレル・ショットブラスト)などバリ除去に対する様々なアプローチ技術を持ち合わせており様々な提案が可能です。これと同時に表面粗さの改善や平滑化などへの要求に対してもお答えすることが可能となっております。



## 主要設備

電解研磨・化学研磨・振動バレル・遠心バレル・流動バレル・磁気バレル・ショットブラスト

## 得意な加工技術

旋盤・NC旋盤加工 フライス・M/C加工 プレス・板金加工 研削加工 研磨加工 溶接加工  
樹脂成形加工 ゴム成形加工 放電加工 (ワイヤー・形彫) ばね・ワイヤーフォーミング加工  
ガラス・レンズ加工 セラミックス加工 熱処理 めっき・蒸着・表面処理 塗装 金型製作  
MIM (金属粉末射出成型) 3Dプリンター (積層造形法) 鋳造・ダイカストロストワックス  
鍛造 各種試作開発 その他加工 (洗浄・精密洗浄)